

产品简介

ZDN8241 是一款具有高效率、高增益特点、200W 的 GaN HEMT 制程晶体管，该器件工作频率范围 2496MHz~2690MHz，有内部匹配、可实现宽带性能。ZDN8241 采用 780P2GB 封装，具有很好的可靠性和经济性。

典型应用场景

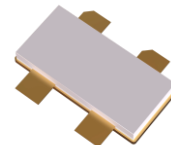
- 蜂窝基站应用
- 数字预失真纠错系统
- Doherty 应用


极限最大额定值

参数	数值
存储温度	-65°C~+150°C
漏源电压 (V _{DS})	0~55V
漏源击穿电压 (V _{DSS})	150V
栅源电压 (V _{GS})	-10V~2V
最大正向栅极电流 (I _{GMAX})	27.2mA
MSL	JEDEC Level 3

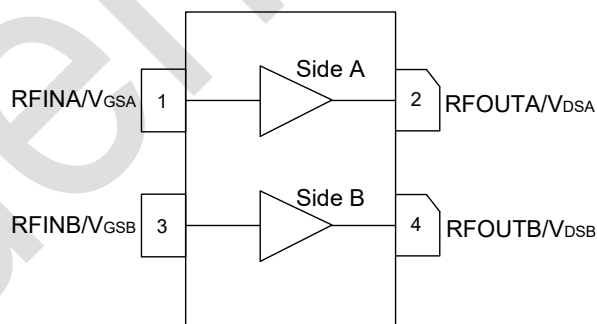
产品特点

- 典型工作电压 48V，静态电流 120mA
- 典型功率增益：15dB @ 2675MHz
- 饱和输出功率：53dBm @ 2675MHz
- 最大漏极效率：>64%
- GaN HEMT 工艺制程
- 绿色无铅 780P2GB 封装



 本产品符合所有相关法规且不含卤素。

管脚示意图 (Top View)



PIN #	管脚名称	说明
1	RFINA/VGSA	射频输入 A/栅源电压 A
2	RFOUTA/VDSA	射频输出 A/漏源电压 A
3	RFINB/VGSB	射频输入 B/栅源电压 B
4	RFOUTB/VDSB	射频输出 B/漏源电压 B

电气参数

热特性

参数	符号	数值	单位
Side A, Carrier			
红外线测量平均功率时的热阻, 芯片表面到外壳 (Temp=85°C, PD=29W)	R θ JC (IR)	2.5	°C/W
有限元分析平均功率时的热阻, 结点到外壳 (Temp=85°C, PD=29W)	R θ JC (FEA)	3.3	°C/W
Side B, Peaking			
红外线测量平均功率时的热阻, 芯片表面到外壳 (Temp=85°C, PD=7.2W)	R θ JC (IR)	1.5	°C/W
有限元分析平均功率时的热阻, 结点到外壳 (Temp=85°C, PD=7.2W)	R θ JC (FEA)	1.9	°C/W

直流特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位
Side A, Carrier				
漏源漏电流 I _{DSS} (V _{GS} =-10V, V _{DS} =150V)	-	-	9.9	mA
漏源击穿电压 V _{DSS(BR)} (V _{GS} =-10V, I _D =9.9mA)	150	-	-	V
栅极门限电压 V _{GS(th)} (V _{DS} =48V, I _D =9.9mA)	-4.0	-2.9	-1.0	V
栅极静态偏置电压 V _{GS(Q)} (V _{DS} =48V, I _D =230mA)	-	-2.7	-	V
Side B, Peaking				
漏源漏电流 I _{DSS} (V _{GS} =-10V, V _{DS} =150V)	-	-	17.3	mA
漏源击穿电压 V _{DSS(BR)} (V _{GS} =-10V, I _D =17.3mA)	150	-	-	V
栅极门限电压 V _{GS(th)} (V _{DS} =48V, I _D =17.3mA)	-4.0	-2.9	-1.0	V
栅极静态偏置电压 V _{GS(Q)} (V _{DS} =48V, I _D =400mA)	-	-2.7	-	V



电气参数

射频特性

测试条件: $V_{DS}=48V$, $I_{DQA}=120mA$, $V_{GSB}=-2.6V + V_{GSQ}$ @ 300mA, $Freq=2675MHz$, CW 脉冲, 脉冲宽度为 100us, 10% 占空比。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
增益 (Gain)	13	15	17	dB
饱和输出功率 (Psat)	52	53	-	dBm
漏极效率 (η_D)	41	48	-	%

典型阻抗

典型载体阻抗测试条件: $V_{DS}=48V$, $I_{DQA}=230mA$, CW 脉冲, 脉冲宽度为 100us, 10% 占空比。

最大输出功率						
Fre(MHz)	Zs(Ω)	ZL(Ω)	Gp(dB)	Psat(dBm)	Psat(W)	η_D (%)
2500	7-j23	5-j1	19	51	117	69
2700	17-j21	5-j2	19	51	114	68

最大漏极效率						
Fre(MHz)	Zs(Ω)	ZL(Ω)	Gp(dB)	Psat(dBm)	Psat(W)	η_D (%)
2500	7-j23	3+j2	21	49	74	77
2700	17-j21	3+j1	21	49	77	78

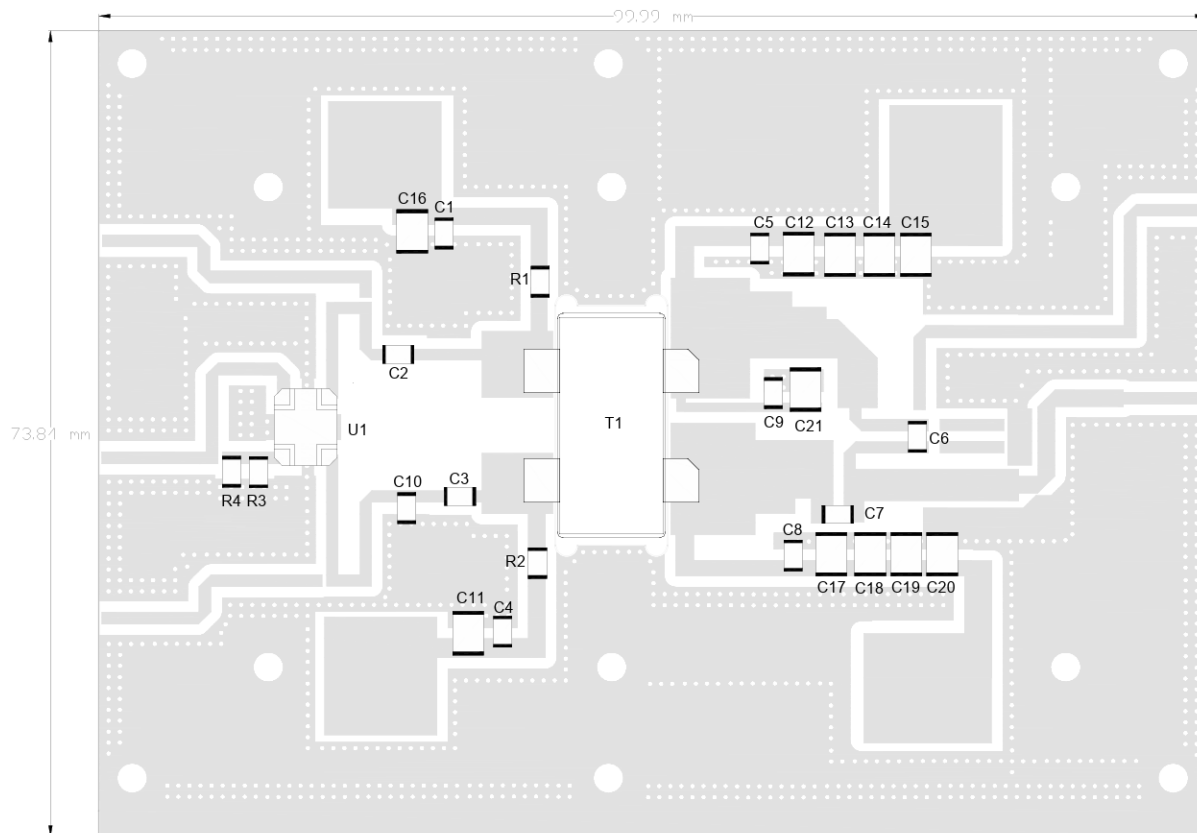
典型峰值阻抗测试条件: $V_{DS}=48V$, $I_{DQB}=400mA$, CW 脉冲, 脉冲宽度为 100us, 10% 占空比。

最大输出功率						
Fre(MHz)	Zs(Ω)	ZL(Ω)	Gp(dB)	Psat(dBm)	Psat(W)	η_D (%)
2500	9-j14	4-j6	20	53	181	66
2700	12-j4	4-j7	20	53	181	64

最大漏极效率						
Fre(MHz)	Zs(Ω)	ZL(Ω)	Gp(dB)	Psat(dBm)	Psat(W)	η_D (%)
2500	9-j14	3-j3	22	51	131	73
2700	12-j4	3-j4	21	52	144	72



典型应用电路

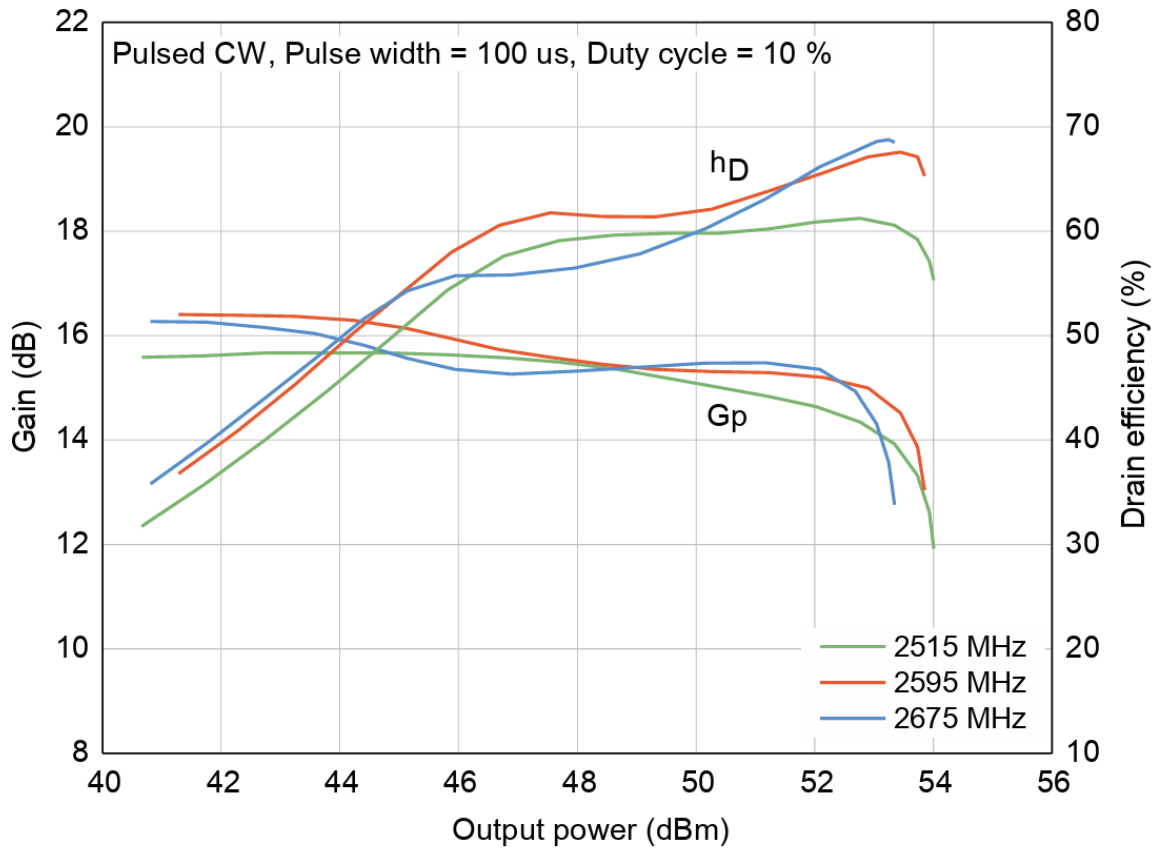


参数列表

S/N	Type	Designator	Description	Value	Vendor
1	Cap	C1~C9	ATC600F100JT250XT	10 pF	ATC
2	Cap	C10	ATC600F0R6JT250XT	0.6 pF	ATC
3	Cap	C11~C21	GRM32DC72A225KE01L	2.2 uF	Murata
4	Res	R1,R2	RC0805FR_0710RL	10 Ω	Yageo
5	Res	R3,R4	RC0805FR_07101RL	100 Ω	Yageo
6	Hybrid Coupler	U1	X3C26P1-03S	3 dB	Anaren
7	Transistor	T1	ZDN8241	/	中电宏业
8	PCB	/	Rogers4350B	20mil	Rogers



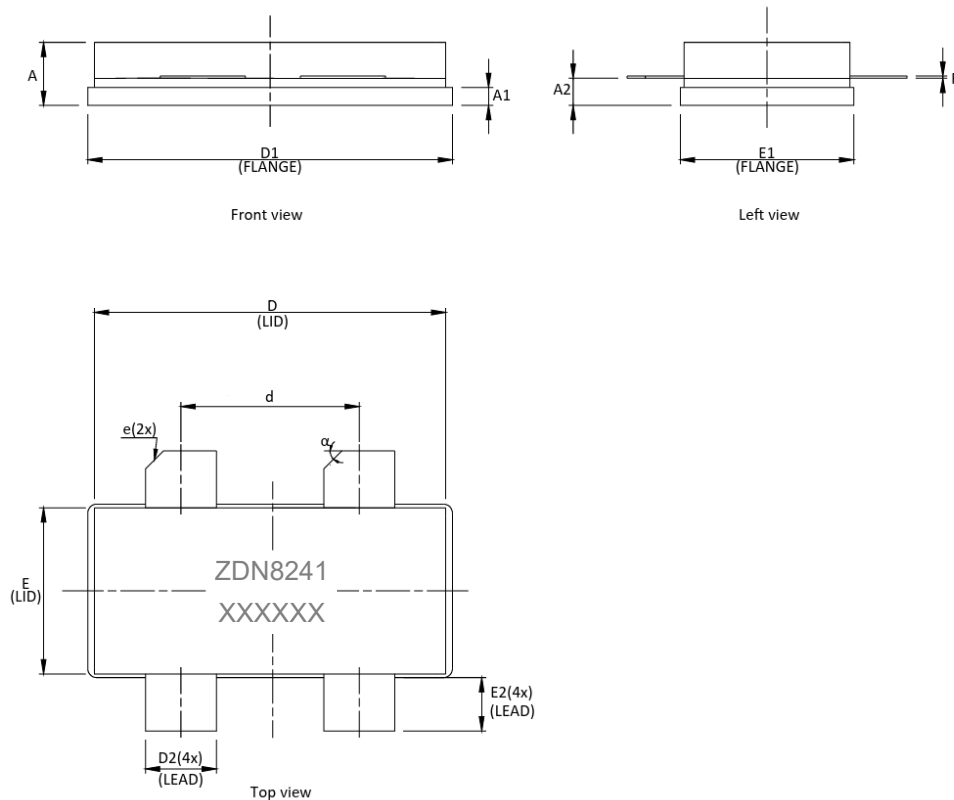
CW 脉冲性能曲线图



Power gain, Drain efficiency vs. Pulse output power



封装尺寸示意图



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	3.40	3.65	3.90
A1	0.89	1.02	1.14
A2	1.45	1.58	1.70
D	19.61	19.82	20.02
D1	20.45	20.58	20.70
D2	3.87	4.00	4.13
d	9.77	9.90	10.03
E	9.27	9.40	9.53
E1	9.65	9.78	9.91
E2	2.50	3.00	3.50
e	TYP1.02		
F	0.08	0.12	0.15
α	45°REF		

订单信息

型号	丝印	封装	最小包装
ZDN8241	ZDN8241	780P2GB	3,000